

# 京都実装技術研究会

## 平成30年度 第4回 例会

京都実装技術研究会では、平成30年度第4回例会として、業界の技術動向に詳しく数多くの企業でコンサルティングを務めてこられた講師により、以下のとおり講演会を開催します。

ぜひ、ご参加いただきますようお知らせします。

また、講演会終了後、交流会の開催を予定しておりますので、あわせてご参加ください。

◇日 時 平成30年11月20日（火） 13:00 ~ 17:00

◇場 所 京都府産業支援センター（京都府中小企業技術センター）  
5階 研修室

◇内 容

「プリント配線板技術ロードマップ」

講師：インターコネクション・テクノロジーズ株式会社

代表取締役 宇都宮 久修 氏

◇定 員 70名（先着順・定員になり次第、締め切らせて頂きます。）

**※ 定員を超えた場合のみ連絡します。申込を受付けた場合特に連絡しませんので、当日お越しください。**

◇参加費 会員 無料 非会員 10,000円/人（当日支払い）

◇申込締切日 平成30年11月16日（金）まで

◇問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当  
（京都実装技術研究会事務局）  
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497  
E-mail jisso@kptc.jp  
〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町 134

◇申込先 同 上 （できる限りメールでお願いします。）

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当 宛

E-mail ([jisso@kptc.jp](mailto:jisso@kptc.jp)) FAX 075-315-9497

お申し込みは、できる限りE-mailでお願いします。

京都実装技術研究会 平成30年度 第4回例会			
会社名			
連絡 担当者	所属		
	氏名		
	e-mail		
	電話番号		
参加者	氏名	所属	交流会
			出・欠

※ 申込書にご記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。